



Krajowa deklaracja zgodności M-system 3G

Strona 1 z 2

1. Producent wyrobu budowlanego

ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

Zakład produkcyjny:

PPH PRIMA Zakład Produkcyjny w Glinniku Al. Bukowa 55, 95-002 Smardzew

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Łączniki ATLAS M-system 3G do mocowania płyt okładzin ściennych i sufitowych oraz płyt podłogowych

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

Zgodnie z poszczególnymi elementami łącznika

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Łączniki tworzywowe ATLAS M-system 3G i z talerzem montażowym KT 3G 120 PP i stalowe z talerzem montażowym KM 3G 120 ZN KM3G 120 N, przeznaczone są do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do mocowania płyt, okładzin ściennych i sufitowych.

Łączniki tworzywowe ATLAS M-system 3G z talerzem montażowym KT3G 120 ABS przeznaczone są do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do mocowania płyt podłogowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania łączników ATLAS M-system 3G oraz rodzajów płyt okładzin ściennych i sufitowych, a także płyt podłogowych znajdują się w Karcie Technicznej wyrobu.

5. Specyfikacja techniczna

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9691/2016

Łączniki ATLAS M-system 3G do mocowania płyt okładzin ściennych i sufitowych oraz płyt podłogowych wydana przez Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Niżej wymienione parametry są zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicach 1-10 oraz w pkt 3.3.3.

AT-15-9691/2016 :

- gęstość kleju,
- twardość Shore'a kleju,
- widmo w podczerwieni kleju,
- analiza termograwimetryczną kleju,
- odporność kleju na spływanie z powierzchni pionowych aluminiowych,
- zmiana objętości kleju,
- wytrzymałość na rozciąganie (wartość charakterystyczna) połączeń klejowych płyty podłogowej z talerzem ABS łączników, w temperaturze -20 °C, 23 °C i 80 °C,
- wytrzymałość na ścinanie (wartość charakterystyczna) połączeń klejowych płyty podłogowej z talerzem ABS łączników, w temperaturze -20 °C, 23 °C i 80 °C,
- spadek wartości średniej wytrzymałości na rozciąganie połączeń klejowych płyty podłogowej z talerzem ABS łączników pod wpływem działania temperatur -20 °C i 80 °C,
- spadek wartości średniej wytrzymałości na ścinanie połączeń klejowych płyty podłogowej z talerzem ABS łączników pod wpływem działania temperatur -20 °C i 80 °C,
- grubość powłoki cynkowej na elementach ze stali zwykłej, węglowej,
- nośności charakterystyczne zamocowań łączników,
- nośności charakterystyczne połączeń łączników i płyt okładzinowych lub podłogowych na rozciąganie,
- nośności charakterystyczne połączeń łączników i płyt okładzinowych lub podłogowych na ścinanie,
- nośności charakterystyczne połączeń łączników i płyt okładzinowych na zginanie,
- obciążenia niszczące łączników do mocowania okładzin ściennych poddanych działaniu siły prostopadłej do okładziny,
- obciążenia niszczące łączników do mocowania płyt podłogowych poddanych działaniu siły prostopadłej do płyty.



Krajowa deklaracja zgodności M-system 3G

Strona 2 z 2

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu :

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr ITB - 0724/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej AC 020 Zakład Certyfikacji, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Henryk Kolibabski

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data wystawienia

Łódź 02.09.2016 r.